

檔 號：

保存年限：

衛生福利部中央健康保險署 函

機關地址：臺北市信義路3段140號

傳真：(02)27027723

聯絡人及電話：羅家儀(02)27065866轉3020

電子信箱：

10846

台北市長沙街2段73號3樓

受文者：台北市儀器商業同業公會

發文日期：中華民國105年1月14日

發文字號：健保審字第1050034768號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：無

主旨：請貴公（商）會轉知會員有關財團法人醫藥品查驗中心辦理之「2016醫療科技評估研討會-醫療器材納入健保給付流程說明會」專題演講資訊，請查照。

說明：旨揭專題演講將於105年1月22日舉辦，主辦單位保留50個名額提供貴公（商）會會員，相關議程及報名資訊置於該中心網站，有興趣者請逕向該中心報名參加（網址：http://www.cde.org.tw/news/activity_more?id=123）。

正本：中華民國醫療器材商業同業公會全國聯合會、台北市美國商會、歐洲在台商務協會、台北市儀器商業同業公會、台北市進出口商業同業公會、台灣醫療暨生技器材工業同業公會、台北市日僑工商會醫藥品部會醫療器材委員會、台灣先進醫療科技發展協會

副本：財團法人醫藥品查驗中心

衛生福利部中央
健康保險署投對章(4)

署長黃三桂